

【展示会出展のお知らせ】 SEMICON Taiwan 2026 出展のご案内

この度、弊社は 2026 年 9 月 2 日（水）～4 日（金）に台湾・台北で開催される、半導体関連の国際展示会「SEMICON Taiwan 2026」に出展いたします。

本展示会では、「Japan Pavilion」内の茨城県ブースにて、半導体・電子部品関連の製造現場でご使用いただける各種ゴム手袋・指サックをご紹介します。

長年培ってきたゴム製品の技術と、安心・安定の日本製にこだわり、耐薬品性・低発塵性・導電性など、さまざまな用途や作業環境に対応した製品をご提案いたします。

当日は、化学防護用手袋、グローブボックス用手袋、半導体・電子部品の取り扱いに適した指サックなど、実際の製品を手にとってご覧いただけます。

台湾をはじめ、海外での製品導入をご検討の皆様にも、当社製品の特長や用途について直接ご説明いたします。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■展示会概要

- ・ 展示会名：SEMICON Taiwan 2026
- ・ 会期：2026 年 9 月 2 日（水）～9 月 4 日（金）
- ・ 会場：TaiNEX 2（台北南港展覽館） 1 階
- ・ ブース：Q6235
- ・ 出展場所：Japan Pavilion 内・茨城県ブース

■展示予定製品*

- ・ 化学防護用手袋
- ・ グローブボックス用手袋
- ・ 半導体・電子部品向け指サック
- ・ その他指サック

【SEMICON Taiwan 2026 公式サイト】

<https://www.semicontaiwan.org/z>